

2025年3月期 第3四半期 決算説明資料

マクニカホールディングス株式会社

2025年2月3日

※ 本プレゼンテーションでは、「集積回路及び電子デバイスその他事業」を半導体事業としています。報告セグメントにおいては、CPSソリューション事業の数字は、半導体事業、ネットワーク事業に含まれており、数字が重複します。

2024年度 第3四半期 業績ハイライト

単位：億円	第3四半期				4-12月累積				FY24通期	
	実績	前年同期比	前四半期比		実績	前年同期比		計画	進捗率	
売上高	2,628	+95 +4%	+2 +0%		7,818	▲185 ▲2%		10,400	75%	
半導体事業	2,237	+26 +1%	▲31 ▲1%		6,692	▲444 ▲6%		8,925	75%	
ネットワーク事業	391	+69 +21%	+33 +9%		1,126	+259 +30%		1,475	76%	
営業利益	108	▲25 ▲19%	+5 +5%		332	▲181 ▲35%		445	75%	
半導体事業	76	▲39 ▲34%	▲0 ▲0%		239	▲222 ▲48%		323	74%	
ネットワーク事業	32	+15 +85%	+5 +20%		93	+41 +79%		122	76%	
親会社株主に帰属する純利益	74	▲19 ▲21%	+2 +2%		226	▲125 ▲36%		300	75%	
営業キャッシュフロー					172	▲198 ▲54%				
平均為替レート（¥/USD）	149.03円				152.10円			145円（FY24計画）		

● 第3四半期累計期間は、半導体はフラットな動き、ネットワークは好調を継続

半導体事業は、車載向けは堅調に推移するも、産業機器向けが中国市場の回復の遅れや在庫調整の影響を受け低調、全体としてフラットな状況

ネットワーク事業は、エンドポイントセキュリティ関連製品を中心に、国内・海外で好調に推移

● 第4四半期の見通し

半導体事業は、産業機器市場の需要の弱さは続き、回復は来年度になる見込み

ネットワーク事業は、引き続き国内・海外共に好調に推移する見込み

● 2024年度通期業績予想を据え置き

上記の市場環境から、前回10月28日公表時の通期業績予想を据え置き。自己株式取得30億円を2024年11月に実施済み。

配当の状況（1株当たり）

	中間	期末	年間	配当性向
2023年度	26.66円	40円	66.66円	25%
2024年度	35円	35円 ※1	70円 ※1	42% ※1

※1 予想

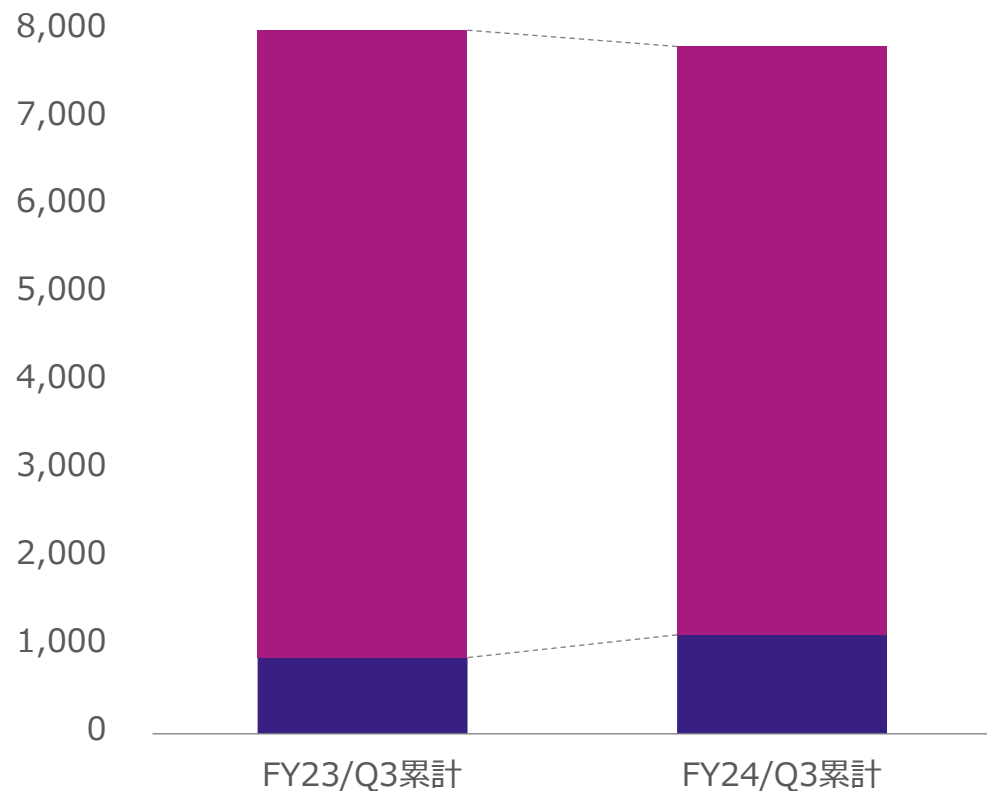
2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の株式分割実施。分割日以前についても、株式分割が行われたと仮定しての数値を記載。

(株)グローセルは2024年3月末B/S連結、2024年4月よりP/L連結（半導体事業）

セグメント別：売上高

7,818億円 前年同期比▲2.3%

(億円)



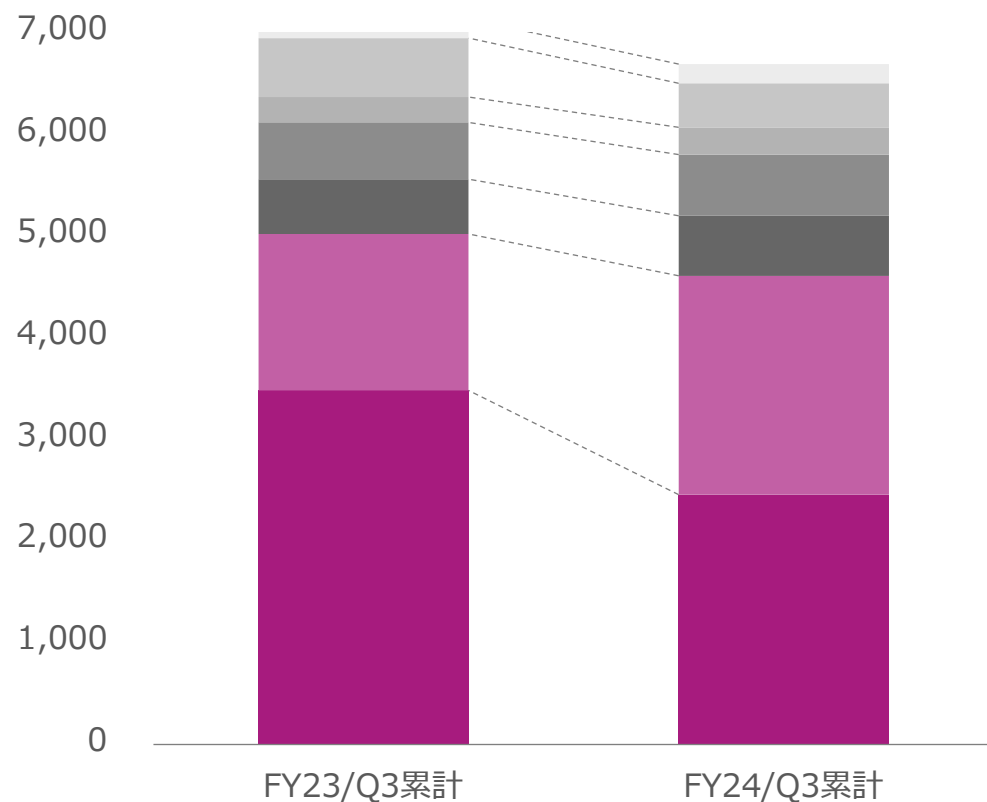
前年同期比▲2.3%

	FY23/4-12月累計		FY24/4-12月累計		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
(単位：億円)						
半導体	7,136	89%	6,692	86%	▲444	▲6%
ネットワーク	867	11%	1,126	14%	+259	+30%
合計	8,003	100%	7,818	100%	▲185	▲2.3%

半導体事業（用途別）：売上高

6,692億円 前年同期比▲6.2%

(億円)

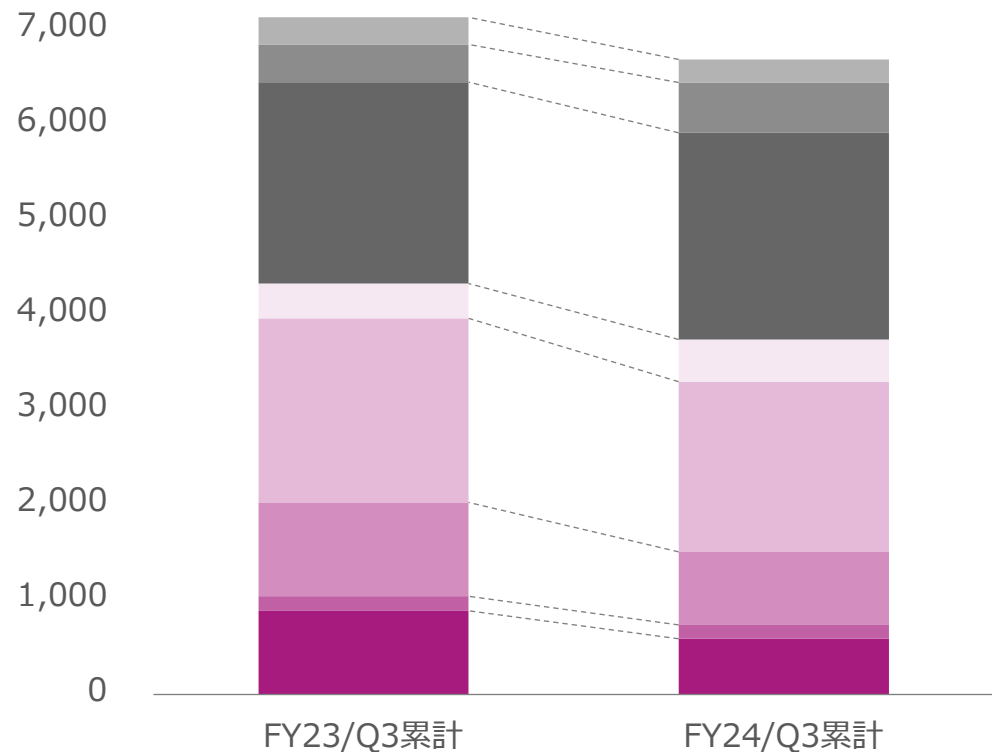


(単位：億円)	FY23/4-12月累計		FY24/4-12月累計		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
通信端末	188	3%	189	3%	+1	+1%
通信インフラ	580	8%	433	6%	▲147	▲25%
OA・周辺機器	250	3%	268	4%	+18	+7%
コンピュータ	558	8%	602	9%	+43	+8%
民生機器	539	7%	590	9%	+51	+9%
車載	1,539	22%	2,153	32%	+615	+40%
産業機器	3,482	49%	2,457	37%	▲1,025	▲29%
合計	7,136	100%	6,692	100%	▲444	▲6.2%

半導体事業（品目別）：売上高

6,692億円 前年同期比▲6.2%

(億円)

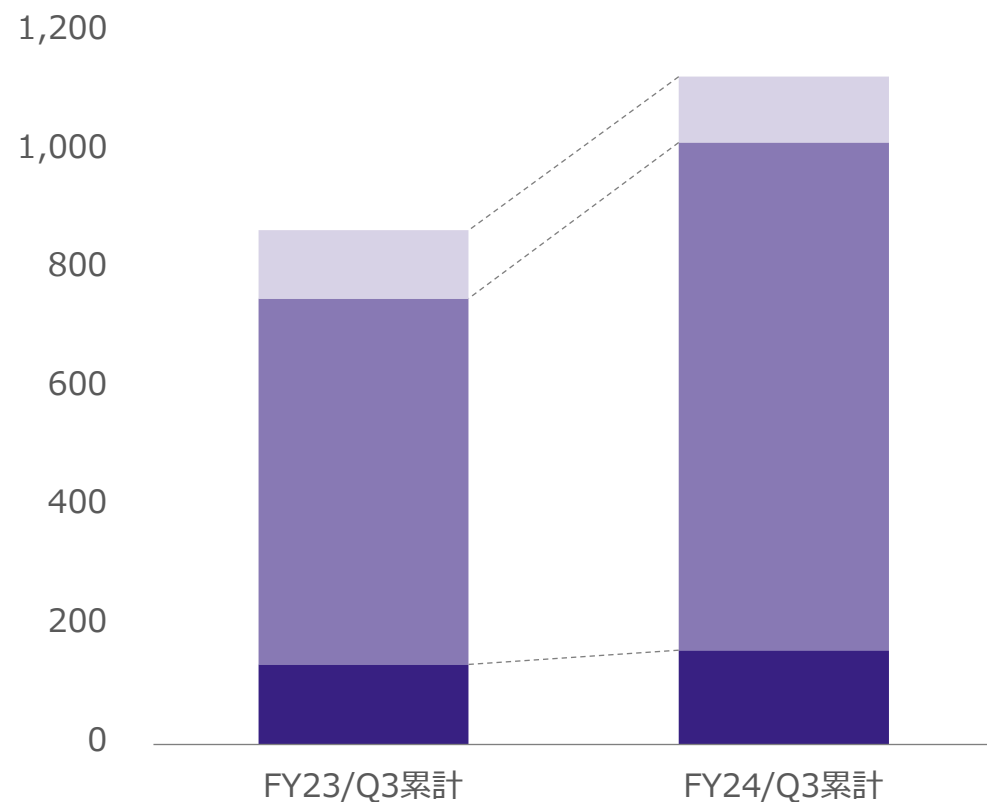


(単位：億円)	FY23/4-12月累計		FY24/4-12月累計		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
その他	286	4%	243	4%	▲43	▲15%
電子デバイス	397	6%	530	8%	+132	+33%
その他標準IC	2,122	30%	2,178	32%	+56	+3%
メモリー	367	5%	445	7%	+78	+21%
アナログ	1,940	27%	1,793	27%	▲148	▲8%
ASSP	989	14%	770	11%	▲219	▲22%
ASIC	153	2%	146	2%	▲7	▲5%
PLD	882	12%	587	9%	▲295	▲33%
合計	7,136	100%	6,692	100%	▲444	▲6.2%

ネットワーク事業（品目別）：売上高

1,126億円 前年同期比+29.9%

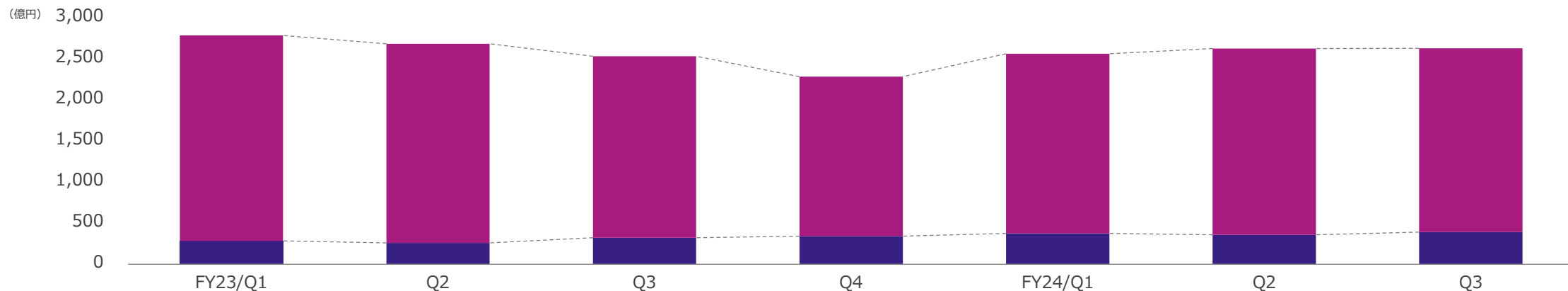
(億円)



(単位：億円)	FY23/4-12月累計		FY24/4-12月累計		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
ハードウェア	115	13%	111	10%	▲4	▲4%
ソフトウェア	617	71%	856	76%	+239	+39%
サービス	135	16%	159	14%	+25	+18%
合計	867	100%	1,126	100%	+259	+29.9%

Appendix

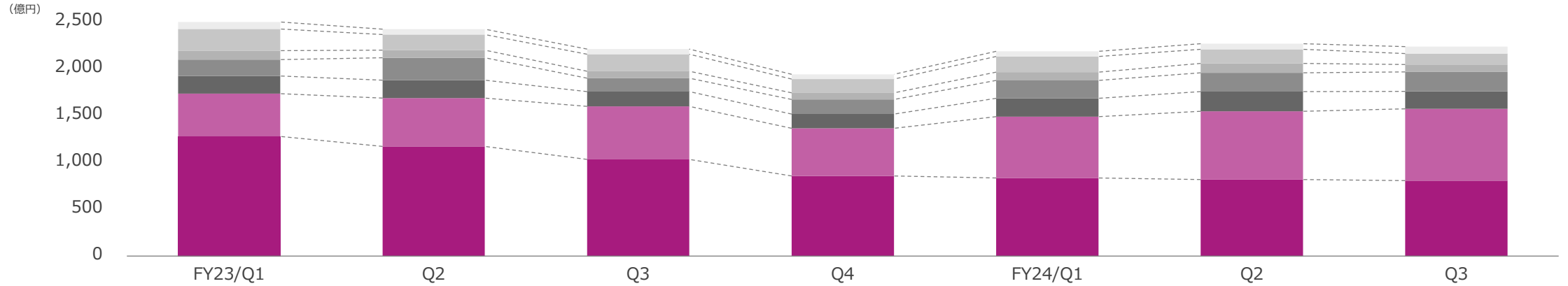
四半期推移 セグメント別：売上高



実績 構成比 (億円 %)	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
実績 構成比 (億円 %)	半導体	2,501	90%	2,424	90%	2,210	87%	1,942	85%	2,187	85%	2,268	86%	2,237	85%
	ネットワーク	284	10%	260	10%	323	13%	342	15%	376	15%	358	14%	391	15%

YoY QoQ	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
YoY QoQ	半導体	+14%	+8%	+7%	▲3%	▲12%	▲9%	▲16%	▲12%	▲13%	+13%	▲6%	+4%	+1%	▲1%
	ネットワーク	+29%	▲4%	+7%	▲9%	+32%	+24%	+16%	+6%	+32%	+10%	+38%	▲5%	+21%	+9%

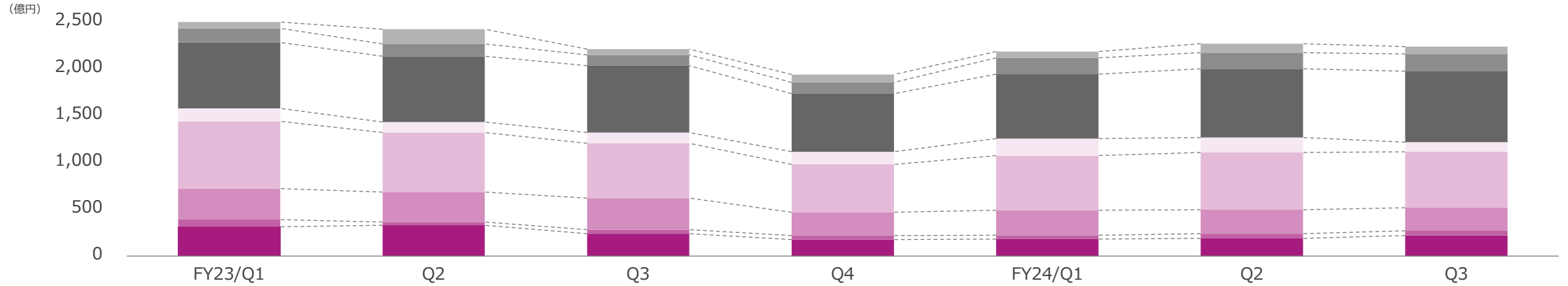
四半期推移 半導体事業（用途別）：売上高



実績 構成比 (億円 %)	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
通信端末	75	3%	59	2%	55	2%	51	2%	56	3%	59	3%	74	3%
通信インフラ	232	9%	166	7%	182	8%	147	8%	167	8%	150	7%	116	5%
OA・周辺機器	95	4%	81	3%	74	3%	71	4%	89	4%	100	4%	79	4%
コンピュータ	175	7%	241	10%	143	6%	156	8%	191	9%	203	9%	208	9%
民生機器	189	8%	191	8%	159	7%	152	8%	195	9%	209	9%	186	8%
車載	457	18%	516	21%	566	26%	508	26%	656	30%	730	32%	768	34%
産業機器	1,278	51%	1,171	48%	1,033	47%	857	44%	834	38%	817	36%	806	36%

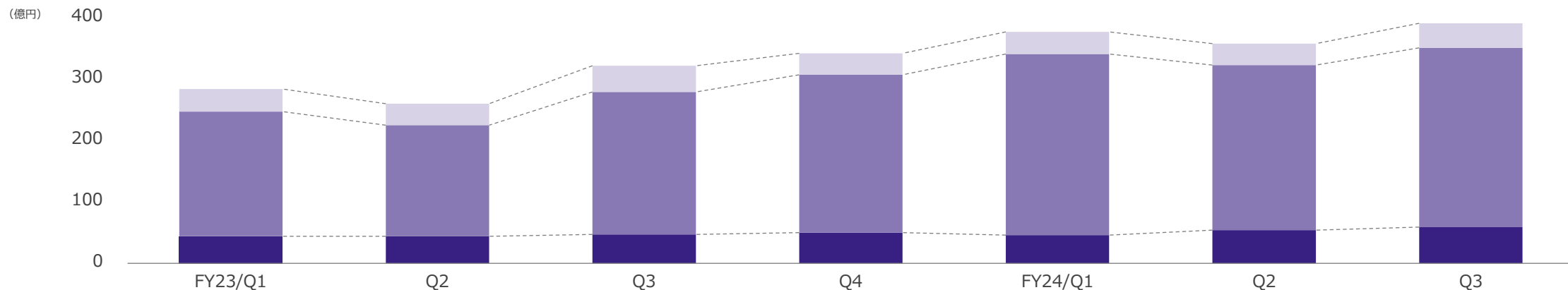
YoY QoQ	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
通信端末	+12%	+16%	▲14%	▲22%	▲22%	▲7%	▲21%	▲6%	▲25%	+9%	+0%	+5%	+36%	+26%
通信インフラ	▲41%	+4%	▲34%	▲29%	▲44%	+10%	▲34%	▲20%	▲28%	+14%	▲9%	▲10%	▲36%	▲23%
OA・周辺機器	+1%	▲1%	▲19%	▲15%	▲32%	▲9%	▲26%	▲4%	▲6%	+26%	+23%	+12%	+7%	▲21%
コンピュータ	▲12%	+15%	+7%	+38%	▲29%	▲41%	+3%	+9%	+9%	+22%	▲16%	+7%	+46%	+3%
民生機器	+19%	+7%	+2%	+2%	▲16%	▲17%	▲13%	▲4%	+3%	+28%	+9%	+7%	+17%	▲11%
車載	+31%	+7%	+24%	+13%	+19%	+10%	+19%	▲10%	+43%	+29%	+42%	+11%	+36%	+5%
産業機器	+37%	+9%	+15%	▲8%	▲9%	▲12%	▲27%	▲17%	▲35%	▲3%	▲30%	▲2%	▲22%	▲1%

四半期推移 半導体事業 (品目別) : 売上高



		FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
実績 構成比 (億円 %)	その他	67	3%	157	6%	62	3%	85	4%	69	3%	96	4%	78	3%
	電子デバイス	151	6%	131	5%	115	5%	120	6%	173	8%	173	8%	184	8%
	その他標準IC	704	28%	703	29%	715	32%	620	32%	689	32%	733	33%	757	34%
	メモリー	139	6%	113	5%	115	5%	136	7%	181	8%	162	7%	103	5%
	アナログ	718	29%	636	26%	587	27%	511	26%	583	27%	611	27%	599	27%
	ASSP	332	13%	320	13%	337	15%	249	13%	269	12%	255	11%	245	11%
	ASIC	76	3%	35	1%	41	2%	43	2%	41	2%	52	2%	52	2%
	PLD	313	13%	329	14%	240	11%	176	9%	181	8%	188	8%	219	10%
YoY QoQ	その他	+67%	+29%	+245%	+134%	+2%	▲61%	+63%	+38%	+3%	▲18%	▲39%	+38%	+27%	▲18%
	電子デバイス	+11%	+17%	▲20%	▲13%	▲27%	▲12%	▲7%	+4%	+14%	+44%	+32%	▲0%	+60%	+7%
	その他標準IC	+50%	+28%	+35%	▲0%	+25%	+2%	+12%	▲13%	▲2%	+11%	+4%	+6%	+6%	+3%
	メモリー	▲60%	▲6%	▲55%	▲19%	▲57%	+2%	▲8%	+19%	+30%	+33%	+43%	▲11%	▲11%	▲37%
	アナログ	+19%	▲3%	▲7%	▲11%	▲21%	▲8%	▲31%	▲13%	▲19%	+14%	▲4%	+5%	+2%	▲2%
	ASSP	+8%	+1%	▲3%	▲4%	▲6%	+5%	▲24%	▲26%	▲19%	+8%	▲20%	▲5%	▲27%	▲4%
	ASIC	+25%	+35%	▲38%	▲54%	▲24%	+15%	▲23%	+7%	▲46%	▲5%	+47%	+26%	+28%	+1%
	PLD	+38%	+0%	+48%	+5%	▲20%	▲27%	▲44%	▲26%	▲42%	+3%	▲43%	+4%	▲9%	+17%

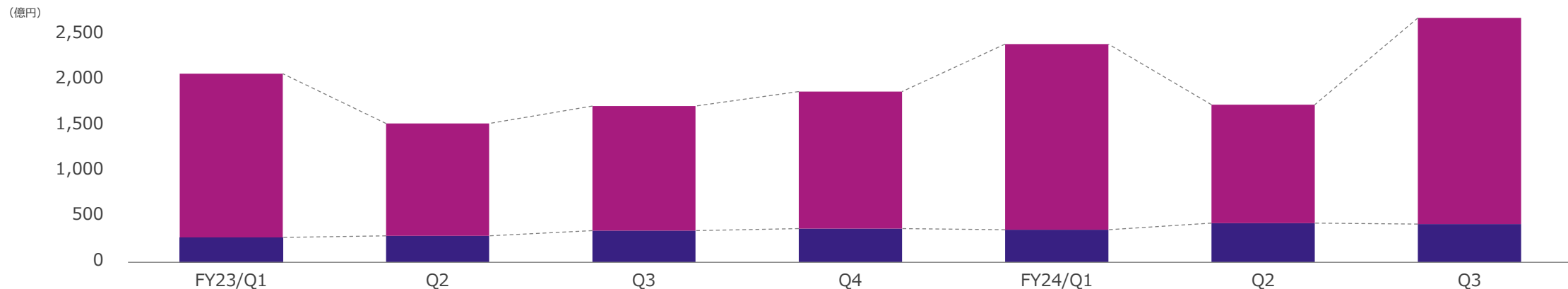
四半期推移 ネットワーク事業（品目別）：売上高



実績 構成比 (億円 %)	品目	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
		売上	構成	売上	構成	売上	構成	売上	構成	売上	構成	売上	構成	売上	構成
実績 構成比 (億円 %)	ハードウェア	37	13%	35	13%	43	13%	35	10%	36	9%	35	10%	40	10%
	ソフトウェア	203	71%	181	70%	232	72%	257	75%	295	78%	269	75%	292	75%
	サービス	44	15%	44	17%	47	15%	50	15%	46	12%	54	15%	59	15%

YoY QoQ	品目	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
		増減	構成	増減	構成	増減	構成	増減	構成	増減	構成	増減	構成	増減	構成
YoY QoQ	ハードウェア	▲23%	▲5%	▲13%	▲7%	+8%	+22%	▲11%	▲18%	▲5%	+2%	+1%	▲1%	▲6%	+14%
	ソフトウェア	+57%	▲3%	+15%	▲11%	+45%	+28%	+23%	+11%	+45%	+15%	+49%	▲9%	+26%	+9%
	サービス	+4%	▲7%	▲2%	+0%	+7%	+8%	+7%	+6%	+5%	▲8%	+24%	+18%	+25%	+9%

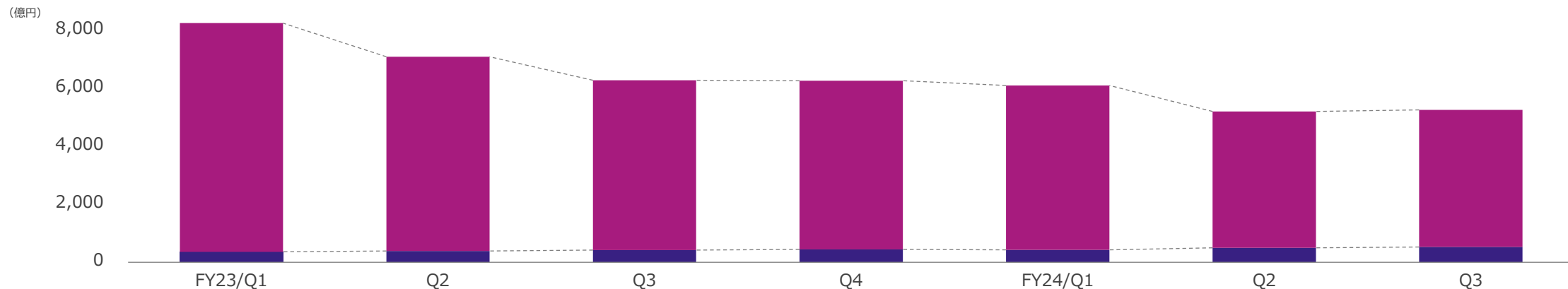
四半期推移 セグメント別：受注高



実績 構成比 (億円 %)	Segment	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
		Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%
実績 構成比 (億円 %)	半導体	1,798	87%	1,233	81%	1,368	80%	1,504	80%	2,039	85%	1,301	75%	2,263	84%
	ネットワーク	273	13%	291	19%	348	20%	370	20%	357	15%	430	25%	420	16%

YoY QoQ	Segment	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
		YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
YoY QoQ	半導体	▲54%	+69%	▲56%	▲31%	▲31%	+11%	+41%	+10%	+13%	+36%	+6%	▲36%	+65%	+74%
	ネットワーク	+19%	▲8%	+16%	+6%	+36%	+20%	+24%	+6%	+31%	▲3%	+48%	+20%	+21%	▲2%

四半期推移 セグメント別：受注残高



実績 構成比 (億円 %)	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
半導体	7,904	96%	6,713	94%	5,870	93%	5,830	93%	5,683	93%	4,715	90%	4,742	90%
ネットワーク	362	4%	393	6%	419	7%	446	7%	427	7%	499	10%	528	10%

YoY QoQ	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2		Q3	
	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
半導体	▲20%	▲8%	▲35%	▲15%	▲41%	▲13%	▲32%	▲1%	▲28%	▲3%	▲30%	▲17%	▲19%	+1%
ネットワーク	+3%	▲3%	+9%	+9%	+13%	+7%	+20%	+7%	+18%	▲4%	+27%	+17%	+26%	+6%

MACNICA